

中華創新發明學會 函

機關地址：10595臺北市松山區復興北路1號6樓之4

承辦人：林羿君

電話：(02)2778-2688

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國107年6月4日

發文字號：中創發字第1070000076號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：2018香港國際發明展報名簡章

主旨：敬邀 貴校參加「2018香港創新科技國際發明展」，藉以爭取榮譽，
為國為校爭光，請查照。

說明：

一、「2018香港創新科技國際發明展」為國際組織IFIA明列重要國際發明展，每年展覽共有自日本、美國、阿拉伯聯合大公國等10國以上共同參與，從綠色能源科技、創新設計至新型醫材發表，各類作品皆展現最好的一面，讓各國買家停駐下單，是發明品媒合的最佳平台。

二、「2018香港創新科技國際發明展」，報名日期如下：

展覽時間：民國107年12月5日(三)~12月7日(五)，共3日

展覽地點：香港灣仔國際會議展覽中心

報名時間：即日起至107年8月31日(五)止

三、檢附參展資訊，本會同步公告於官網www.innosociety.org，歡迎電話洽詢(02)2778-2688，敬請踴躍報名。

正本：各大專院校

副本：電子印章
107/06/04
12:12:37

總收文 107/06/04

